

## GaAIAs-IR-Lumineszenzdiode in SMT-Gehäuse mit Linse GaAIAs Infrared Emitter in SMT Package with lens

SFH 4289



### Wesentliche Merkmale

- TOPLED mit Linse
- GaAIAs-LED mit sehr hohem Wirkungsgrad
- Gute Linearität ( $I_e = f[I_F]$ ) bei hohen Strömen
- Gleichstrom- (mit Modulation) oder Impulsbetrieb möglich
- Hohe Zuverlässigkeit
- Hohe Impulsbelastbarkeit
- Oberflächenmontage geeignet
- Gegartet lieferbar
- SFH 4289 Gehäusegleich mit SFH 3219

### Anwendungen

- Miniaturlichtschranken für Gleich- und Wechsellichtbetrieb, Lochstreifenleser
- Industrieelektronik
- „Messen/Steuern/Regeln“
- Automobiltechnik
- Sensorik
- Alarm- und Sicherungssysteme
- IR-Freiraumübertragung

### Features

- TOPLED with lens
- Very highly efficient GaAIAs-LED
- Good Linearity ( $I_e = f[I_F]$ ) at high currents
- DC (with modulation) or pulsed operations are possible
- High reliability
- High pulse handling capability
- Suitable for surface mounting (SMT)
- Available on tape and reel
- SFH 4289 same package as SFH 3219

### Applications

- Miniature photointerrupters
- Industrial electronics
- For drive and control circuits
- Automotive technology
- Sensor technology
- Alarm and safety equipment
- IR free air transmission

Typ Type	Bestellnummer Ordering Code	Gehäuse Package
SFH 4289	on request	Kathodenkennzeichnung: abgesetzte Ecke cathode marking: bevelled edge TOPLED with lens

**Grenzwerte** ( $T_A = 25\text{ °C}$ )**Maximum Ratings**

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Betriebs- und Lagertemperatur Operating and storage temperature range	$T_{op}; T_{stg}$	- 40 ... + 100	°C
Sperrspannung Reverse voltage	$V_R$	5	V
Durchlaßstrom Forward current	$I_F$	100	mA
Stoßstrom, $\tau = 10\ \mu\text{s}$ , $D = 0$ Surge current	$I_{FSM}$	2.5	A
Verlustleistung Power dissipation	$P_{tot}$	180	mW
Wärmewiderstand Sperrschicht - Umgebung bei Montage auf FR4 Platine, Padgröße je $16\ \text{mm}^2$ Thermal resistance junction - ambient mounted on PC-board (FR4), padsize $16\ \text{mm}^2$ each	$R_{thJA}$	450	K/W
Wärmewiderstand Sperrschicht - Lötstelle bei Montage auf Metall-Block Thermal resistance junction - soldering point, mounted on metal block	$R_{thJS}$	$\approx 200$	K/W

**Kennwerte ( $T_A = 25\text{ °C}$ )**  
**Characteristics**

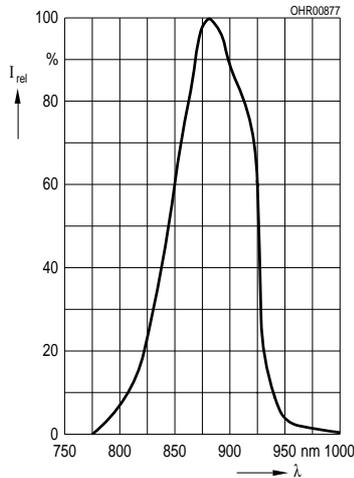
Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Wellenlänge der Strahlung Wavelength at peak emission $I_F = 100\text{ mA}$ , $t_p = 20\text{ ms}$	$\lambda_{\text{peak}}$	880	nm
Spektrale Bandbreite bei 50% von $I_{\text{max}}$ Spectral bandwidth at 50% of $I_{\text{max}}$ $I_F = 100\text{ mA}$	$\Delta\lambda$	80	nm
Abstrahlwinkel Half angle	$\varphi$	$\pm 25$	Grad deg.
Aktive Chipfläche Active chip area	$A$	0.09	mm <sup>2</sup>
Abmessungen der aktiven Chipfläche Dimensions of the active chip area	$L \times B$ $L \times W$	$0.3 \times 0.3$	mm
Schaltzeiten, $I_e$ von 10% auf 90% und von 90% auf 10%, bei $I_F = 100\text{ mA}$ , $R_L = 50\ \Omega$ Switching times, $I_e$ from 10% to 90% and from 90% to 10%, $I_F = 100\text{ mA}$ , $R_L = 50\ \Omega$	$t_r$ , $t_f$	0.5	$\mu\text{s}$
Kapazität, Capacitance $V_R = 0\text{ V}$ , $f = 1\text{ MHz}$	$C_o$	15	pF
Durchlaßspannung, Forward voltage $I_F = 100\text{ mA}$ , $t_p = 20\text{ ms}$ $I_F = 1\text{ A}$ , $t_p = 100\ \mu\text{s}$	$V_F$ $V_F$	1.5 ( $\leq 1.8$ ) 3.0 ( $\leq 3.8$ )	V V
Sperrstrom, Reverse current $V_R = 5\text{ V}$	$I_R$	0.01 ( $\leq 1$ )	$\mu\text{A}$
Gesamtstrahlungsfluß, Total radiant flux $I_F = 100\text{ mA}$ , $t_p = 20\text{ ms}$	$\Phi_e$	23	mW
Temperaturkoeffizient von $I_e$ bzw. $\Phi_e$ , $I_F = 100\text{ mA}$ Temperature coefficient of $I_e$ or $\Phi_e$ , $I_F = 100\text{ mA}$	$TC_I$	- 0.5	%/K
Temperaturkoeffizient von $V_F$ , $I_F = 100\text{ mA}$ Temperature coefficient of $V_F$ , $I_F = 100\text{ mA}$	$TC_V$	- 2	mV/K
Temperaturkoeffizient von $\lambda$ , $I_F = 100\text{ mA}$ Temperature coefficient of $\lambda$ , $I_F = 100\text{ mA}$	$TC_\lambda$	+ 0.25	nm/K

**Strahlstärke  $I_e$  in Achsrichtung**gemessen bei einem Raumwinkel  $\Omega = 0.01$  sr**Radiant Intensity  $I_e$  in Axial Direction**at a solid angle of  $\Omega = 0.01$  sr

Bezeichnung Parameter	Symbol	Werte Values	Einheit Unit
Strahlstärke Radiant intensity $I_F = 100$ mA, $t_p = 20$ ms	$I_{emin}$ $I_{etyp}$	6.3 17	mW/sr mW/sr
Strahlstärke Radiant intensity $I_F = 1$ A, $t_p = 100$ $\mu$ s	$I_{e typ}$	140	mW/sr

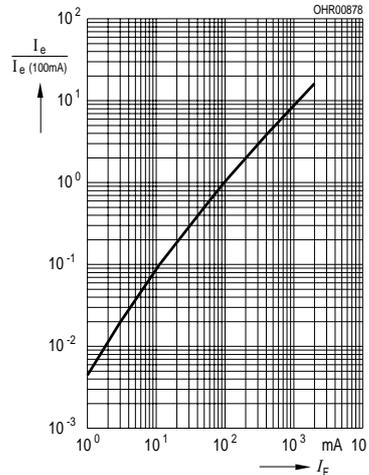
**Relative Spectral Emission**

$I_{rel} = f(\lambda)$



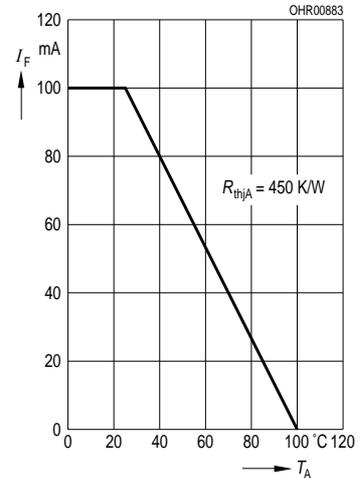
**Radiant Intensity**  $\frac{I_e}{I_e 100 \text{ mA}} = f(I_F)$

Single pulse,  $t_p = 20 \mu\text{s}$



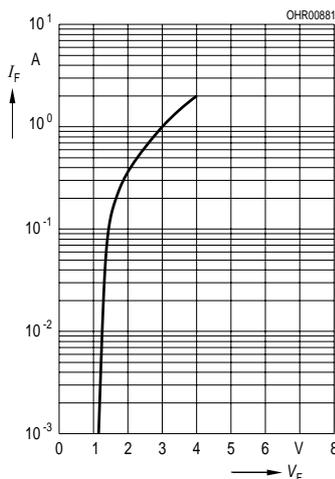
**Max. Permissible Forward Current**

$I_F = f(T_A)$



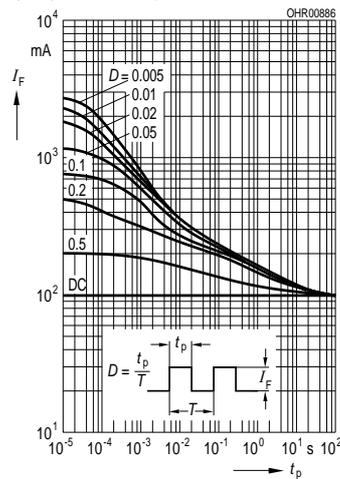
**Forward Current**

$I_F = f(V_F)$  single pulse,  $t_p = 20 \mu\text{s}$



**Permissible Pulse Handling Capability**

$I_F = f(t_p), T_A = 25^\circ\text{C}$   
duty cycle  $D =$  parameter



Zusätzliche Informationen über allgemeine Lötbedingungen erhalten Sie auf Anfrage.

For additional information on general soldering conditions please contact us.

**Radiation Characteristics**  $I_{rel} = f(\varphi)$

